

SN74LVC1G86-Q1 单通道双输入异或门

1 特性

- 符合汽车应用要求
- 支持 5V V_{CC} 运行
- 输入端具有过压容限，最高可达 5.5V
- 支持向下转换到 V_{CC}
- 低功耗， I_{CC} 最大值为 15 μ A
- 在 3.3V 和 50pF 负载条件下，最大 t_{pd} 为 6ns
- 3.3V 时，输出驱动为 ± 24 mA
- I_{off} 支持局部关断模式和后驱动保护
- 闩锁性能超过 100mA，符合 JESD 78 II 类规范的要求

2 应用

- 混合动力汽车/电动汽车和动力总成™
- 汽车信息娱乐系统与仪表组
- 汽车高级驾驶辅助系统
- 汽车车身电子设备

3 说明

SN74LVC1G86-Q1 车规级器件，以正逻辑执行布尔函数 $Y = \overline{A}B + A\overline{B}$ 。该单路 2 输入异或门专为在 1.65V 至 5.5V V_{CC} 电压下运行而设计。

如果输入为低电平，则可在输出时重新生成真实形态的其他输入。如果输入为高电平，另一个输入的信号则可在输出时重新生成反向信号。该器件具有低功耗，在 3.3V 和 50pF 容性负载条件下， t_{pd} 最大值为 6ns。最大输出驱动为 ± 32 mA (4.5V 时) 和 ± 24 mA (3.3V 时)。

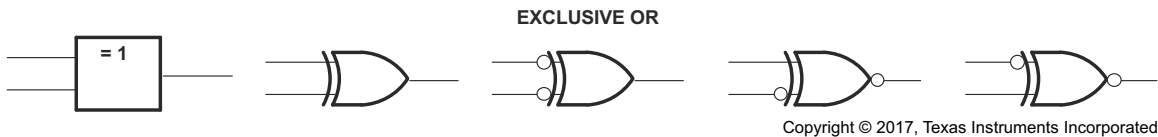
该器件专用于使用 I_{off} 的局部断电应用。 I_{off} 电路可禁用输出，以防在器件断电时破坏性电流通过该器件回流。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
SN74LVC1G86QDCKRQ1	SC70 (5)	2.00mm × 1.25mm

(1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。

(2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。



功能方框图



内容

1 特性	1	7.2 功能方框图	8
2 应用	1	7.3 特性说明	8
3 说明	1	7.4 功能表	9
4 引脚配置和功能	3	8 应用和实施	10
5 规格	4	8.1 应用信息	10
5.1 绝对最大额定值.....	4	8.2 典型应用	10
5.2 ESD 等级.....	4	8.3 电源相关建议	11
5.3 建议运行条件.....	4	8.4 布局	11
5.4 热性能信息.....	5	9 器件和文档支持	13
5.5 电气特性.....	5	9.1 接收文档更新通知.....	13
5.6 开关特性, $C_L = 30\text{pF}$ 或 50pF	6	9.2 支持资源.....	13
5.7 工作特性.....	6	9.3 商标.....	13
5.8 典型特性.....	6	9.4 静电放电警告.....	13
6 参数测量信息	7	9.5 术语表.....	13
7 详细说明	8	10 修订历史记录	13
7.1 概述.....	8	11 机械、封装和可订购信息	13

4 引脚配置和功能

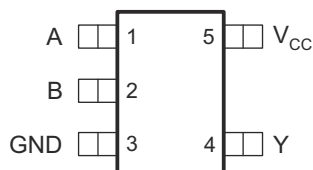


图 4-1. DCK 封装 5 引脚 SC70 顶视图

引脚功能

引脚		类型 ⁽¹⁾	说明
名称	编号		
A	1	I	输入 A
B	2	I	输入 B
GND	3	—	接地
V _{CC}	5	—	正电源
Y	4	O	输出 Y

引脚功能

引脚			类型 ⁽¹⁾	说明
名称	DBV、DRL、DCK	DSBGA		
A	1	A1	I	输入 A
B	2	B1	I	输入 B
GND	3	C1	—	接地
V _{CC}	5	A2	—	正电源
Y	4	C2	O	输出 Y

(1) I = 输入, O = 输出

5 规格

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

			最小值	最大值	单位
V _{CC}	电源电压		-0.5	6.5	V
V _I	输入电压 ⁽²⁾		-0.5	6.5	V
V _O	施加到任一处于高阻抗或断电状态输出的电压 ⁽²⁾		-0.5	6.5	V
V _O	施加到任一处于高电平或低电平状态输出的电压 ^{(2) (3)}		-0.5	V _{CC} + 0.5	V
I _{IK}	输入钳位电流	V _I < 0	-50		mA
I _{OK}	输出钳位电流	V _O < 0	-50		mA
I _O	持续输出电流		±50		mA
	通过 V _{CC} 或 GND 的持续电流		±100		mA
T _J	结温		150		°C
T _{stg}	贮存温度		-65	150	°C

- (1) 超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
- (2) 如果遵守输入和输出钳制电流额定值，有可能超过输入负电压和输出电压额定值。
- (3) V_{CC} 的值在建议运行条件表中提供。

5.2 ESD 等级

			值	单位
V _(ESD)	静电放电	人体放电模型 (HBM), 符合 AEC Q100-002 标准 ⁽¹⁾	±4000	V
		充电设备模型 (CDM), 符合 AEC Q100-011 标准	±1000	

- (1) AEC Q100-002 指示应当按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范执行 HBM 应力测试。

5.3 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得（除非另有说明）⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位	
V _{CC}	电源电压	工作	1.65	5.5	V
		仅数据保留	1.5		
V _{IH}	高电平输入电压	V _{CC} = 1.65V 至 1.95V	0.65 × V _{CC}		V
		V _{CC} = 2.3V 至 2.7V	1.7		
		V _{CC} = 3V 至 3.6V	2		
		V _{CC} = 4.5V 至 5.5V	0.7 × V _{CC}		
V _{IL}	低电平输入电压	V _{CC} = 1.65V 至 1.95V	0.35 × V _{CC}		V
		V _{CC} = 2.3V 至 2.7V	0.7		
		V _{CC} = 3V 至 3.6V	0.8		
		V _{CC} = 4.5V 至 5.5V	0.3 × V _{CC}		
V _I	输入电压	0	5.5		V
V _O	输出电压	0	V _{CC}		V

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) (1)

		最小值	最大值	单位
I_{OH} 高电平输出电流	$V_{CC} = 1.65V$		-4	mA
	$V_{CC} = 2.3V$		-8	
	$V_{CC} = 3V$		-16	
			-24	
	$V_{CC} = 4.5V$		-32	
I_{OL} 低电平输出电流	$V_{CC} = 1.65V$		4	mA
	$V_{CC} = 2.3V$		8	
	$V_{CC} = 3V$		16	
			24	
	$V_{CC} = 4.5V$		32	
$\frac{\Delta t}{\Delta V}$ 输入转换上升或下降速率	$V_{CC} = 1.8V \pm 0.15V, 2.5V \pm 0.2V$		20	ns/V
	$V_{CC} = 3.3V \pm 0.3V$		10	
	$V_{CC} = 5V \pm 0.5V$		5	
T_A 自然通风条件下的工作温度	DCK 封装	-40	125	°C

(1) 器件所有的未使用输入必须保持在 V_{CC} 或 GND 以保证器件正常运行。请参阅 TI 应用手册 [慢速或浮点 CMOS 输入的影响](#)。

5.4 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		SN74LVC1G86-Q1	单位
		DCK (SC70)	
		5 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	371	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳 (顶部) 热阻	297.5	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	258.6	°C/W
ψ_{JT}	结至顶部特征参数	195.6	°C/W
ψ_{JB}	结至电路板特征参数	256.2	°C/W

(1) 有关新旧热指标的更多信息, 请参阅 [半导体和 IC 封装热指标应用手册](#)。

5.5 电气特性

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得 (除非另有说明)

参数	测试条件	V_{CC}	最小值 典型值 ⁽¹⁾ 最大值	单位
V_{OH}	$I_{OH} = -100\mu A$	1.65V 至 5.5V	$V_{CC} - 0.1$	V
	$I_{OH} = -4mA$	1.65V	1.2	
	$I_{OH} = -8mA$	2.3V	1.9	
	$I_{OH} = -16mA$	3V	2.4	
	$I_{OH} = -24mA$		2.3	
	$I_{OH} = -32mA$	4.5V	3.8	
V_{OL}	$I_{OL} = 100\mu A$	1.65V 至 5.5V	0.1	V
	$I_{OL} = 4mA$	1.65V	0.45	
	$I_{OL} = 8mA$	2.3V	0.3	
	$I_{OL} = 16mA$	3V	0.4	
	$I_{OL} = 24mA$		0.55	
	$I_{OL} = 32mA$	4.5V	0.55	
I_I A 或 B 输入	$V_I = 5.5V$ 或 GND	0 至 5.5V	± 5	μA

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得（除非另有说明）

参数	测试条件	V _{CC}	最小值	典型值 ⁽¹⁾	最大值	单位
I _{off}	V _I 或 V _O = 5.5V	0			±10	μA
I _{CC}	V _I = V _{CC} 或 GND , I _O = 0	1.65V 至 5.5V			15	μA
ΔI _{CC}	一个输入电压为 V _{CC} - 0.6V , 其他输入电压为 V _{CC} 或 GND	3V 至 5.5V			500	μA
C _i	V _I = V _{CC} 或 GND	3.3V			6	pF

(1) 所有典型值均在 V_{CC} = 3.3V、T_A = 25°C 下测得。

5.6 开关特性，C_L = 30pF 或 50pF

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得（除非另有说明）

参数	从 (输入)	至 (输出)	测试条件	V _{CC} = 1.8V ± 0.15V		V _{CC} = 2.5V ± 0.2V		V _{CC} = 3.3V ± 0.3V		V _{CC} = 5V ± 0.5V		单位
				最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	最小值	最大值	
t _{pd}	A 或 B	Y	温度范围为 -40°C 至 125°C，请参阅图 6-1	3.5	12	1.8	7	1.3	6	1	5	ns

5.7 工作特性

T_A = 25°C

参数	测试条件	V _{CC} = 1.8V	V _{CC} = 2.5V	V _{CC} = 3.3V	V _{CC} = 5V	单位
		典型值	典型值	典型值	典型值	
C _{pd} 功率耗散电容	f = 10MHz	22	22	22	24	pF

5.8 典型特性

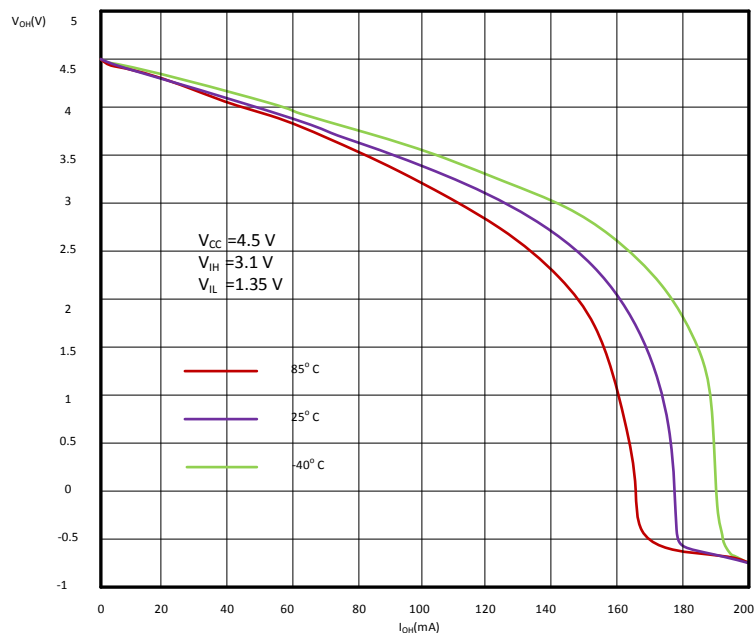
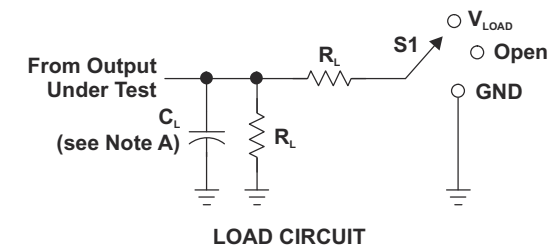


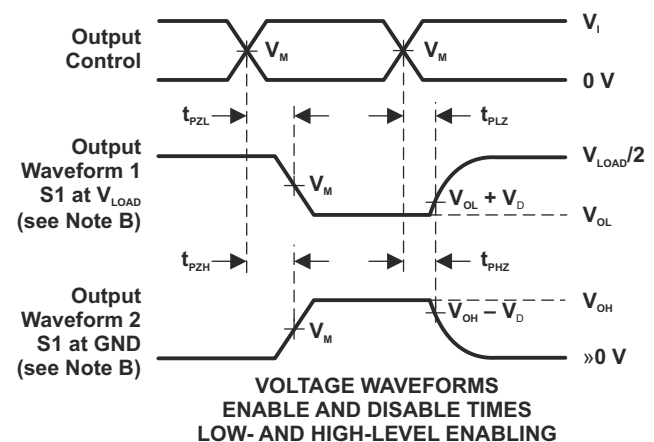
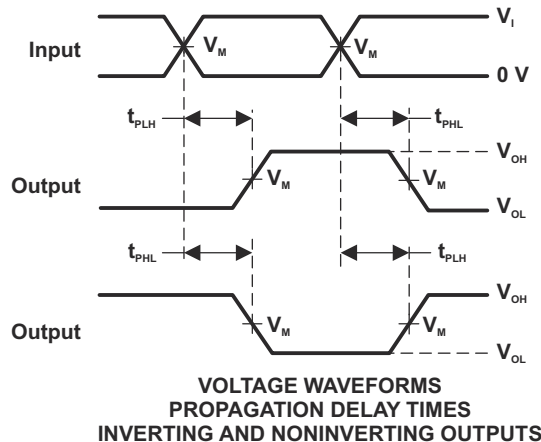
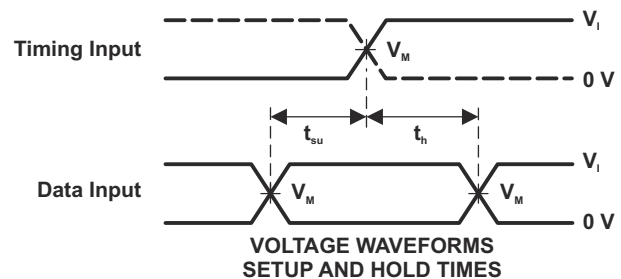
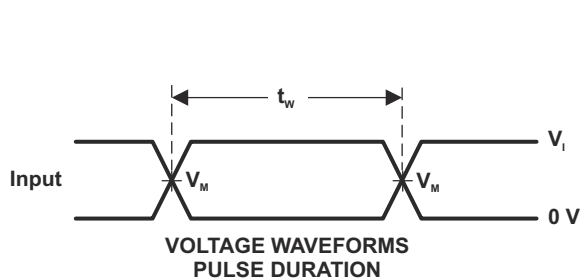
图 5-1. 4.5V 时 V_{OH} 与 I_{OH} 间的关系

6 参数测量信息



TEST	S1
t_{PLH}/t_{PHL}	Open
t_{PLZ}/t_{PZL}	V_{LOAD}
t_{PHZ}/t_{PZH}	GND

V_{CC}	INPUTS		V_M	V_{LOAD}	C_L	R_L	V_D
	V_I	t_f/t_r					
$1.8\text{ V} \pm 0.15\text{ V}$	V_{CC}	$\leq 2\text{ ns}$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	15 pF	1 M Ω	0.15 V
$2.5\text{ V} \pm 0.2\text{ V}$	V_{CC}	$\leq 2\text{ ns}$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	15 pF	1 M Ω	0.15 V
$3.3\text{ V} \pm 0.3\text{ V}$	3 V	$\leq 2.5\text{ ns}$	1.5 V	6 V	15 pF	1 M Ω	0.3 V
$5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$	V_{CC}	$\leq 2.5\text{ ns}$	$V_{CC}/2$	$2 \times V_{CC}$	15 pF	1 M Ω	0.3 V



- NOTES:
- C_L includes probe and jig capacitance.
 - Waveform 1 is for an output with internal conditions such that the output is low, except when disabled by the output control. Waveform 2 is for an output with internal conditions such that the output is high, except when disabled by the output control.
 - All input pulses are supplied by generators having the following characteristics: PRR $\leq 10\text{ MHz}$, $Z_o = 50\ \Omega$.
 - The outputs are measured one at a time, with one transition per measurement.
 - t_{PLZ} and t_{PHZ} are the same as t_{dis} .
 - t_{PZL} and t_{PZH} are the same as t_{en} .
 - t_{PLH} and t_{PHL} are the same as t_{pd} .
 - All parameters and waveforms are not applicable to all devices.

图 6-1. 负载电路和电压波形

7 详细说明

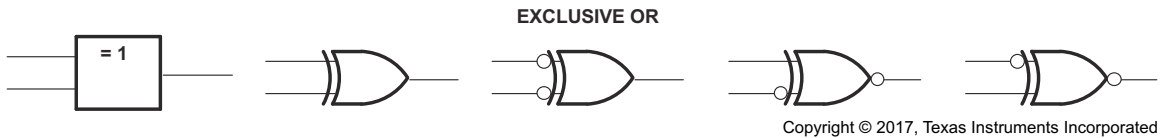
7.1 概述

SN74LVC1G86-Q1 车规级器件，以正逻辑执行布尔函数 $Y = \overline{A}B + A\overline{B}$ 。该单路 2 输入异或门专为在 1.65V 至 5.5V V_{CC} 电压下运行而设计。

常用作真和补元件。如果输入为低电平，则可在输出时重新生成真实形态的其他输入。如果输入为高电平，另一个输入的信号则可在输出时重新生成反向信号。

该器件专用于使用 I_{off} 的局部断电应用。 I_{off} 电路禁用输出，从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。

7.2 功能方框图



异或门具有许多应用，可用其他逻辑符号更好地表示其中部分应用。

这五个等效的异或门符号对于采用正逻辑的 SN74LVC1G86-Q1 门有效；任意两个端口可能显示否定逻辑。

7.3 特性说明

7.3.1 平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出

平衡输出使器件能够灌入和拉取相似的电流。此器件的高驱动能力能够在轻负载时产生快速边沿，因此必须考虑布线和负载条件以防止振铃。此外，该器件的输出能够驱动比此器件能够承受的电流更大，而不会损坏器件。应限制器件的功率输出，以避免因过电流而导致热失控和器件损坏。必须始终遵守 [节 5.1](#) 中规定的电气和热限值。

7.3.2 标准 CMOS 输入

标准 CMOS 输入为高阻抗，通常建模为与输入电容并联的电阻器，如 [节 5.5](#) 中所示。最坏情况下的电阻是根据 [节 5.3](#) 中给出的最大输入电压和 [节 5.5](#) 中给出的最大输入漏电流，使用欧姆定律 ($R = V \div I$) 计算得出的。

施加到输入端的信号需要具有快速的边沿速率（由 [节 5.3](#) 中的 $\Delta t / \Delta v$ 定义），以避免过多的电流和振荡。如果需要容忍缓慢或有噪声的输入信号，必须使用带有施密特触发输入的器件在标准 CMOS 输入之前调节输入信号。

7.3.3 钳位二极管

此器件的输入和输出具有负钳位二极管。

小心

避免任何低于或高于 节 5.1 中指定的输入或输出电压。在这种情况下，电流必须限制为 节 5.1 中指示的最大输入或输出钳位电流值，以免损坏器件。

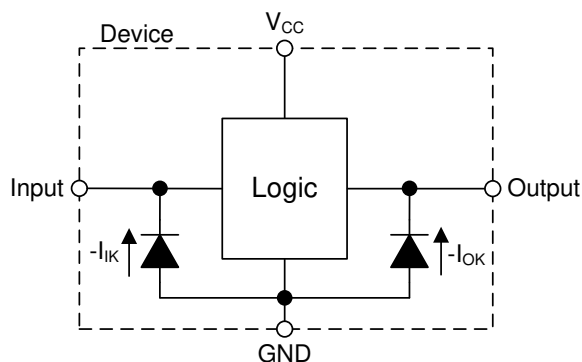


图 7-1. 每个输入和输出的钳位二极管的电气布置

7.3.4 局部断电 (I_{off})

当电源为 0V 时，该器件的输入和输出进入高阻抗状态。进出器件任何输入或输出引脚的最大漏电流由 节 5.5 中的 I_{off} 指定。

7.3.5 过压耐受输入

此器件的输入信号只要保持在低于 节 5.3 中指定的最大输入电压值，就可以驱动到高于电源电压的电压。

7.4 功能表

表 7-1 列出了 SN74LVC1G86-Q1 器件的功能模式。

表 7-1. 功能表

输入		输出 Y
A	B	
L	L	L
L	H	H
H	L	H
H	H	L

8 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途，以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

8.1 应用信息

SN74LVC1G86-Q1 器件可在任何有效 V_{CC} 下接受高达 5.5V 的电压，使得该器件成为降压转换的理想选择。因此，SN74LVC1G86-Q1 专为各种总线接口应用而设计。

8.2 典型应用

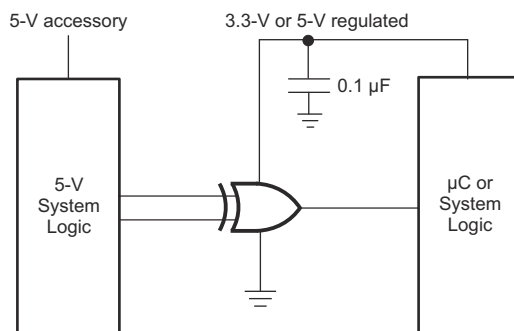


图 8-1. 典型应用原理图

8.2.1 设计要求

此器件采用 CMOS 技术并具有平衡输出驱动。避免总线争用，因为它可以驱动超过最大限制的电流。高驱动能力也会在轻负载时产生快速边缘，因此应考虑布线和负载条件以防止振铃。

8.2.2 详细设计过程

1. 建议的输入条件
 - 有关上升时间和下降时间规格，请参阅 [节 5.3](#) 表中的 $\Delta t / \Delta V$ 。
 - 有关指定的高电平和低电平，请参阅 [节 5.3](#) 表中的 V_{IH} 和 V_{IL} 。
 - 输入具有过压容限，允许它们在任何有效 V_{CC} 下高达 5.5V。
2. 建议的输出条件
 - 负载电流不得超过 32mA（每个输出）和 50mA 总电流（器件级）。
 - 输出不应被拉至高于 V_{CC} 。

8.2.3 应用曲线

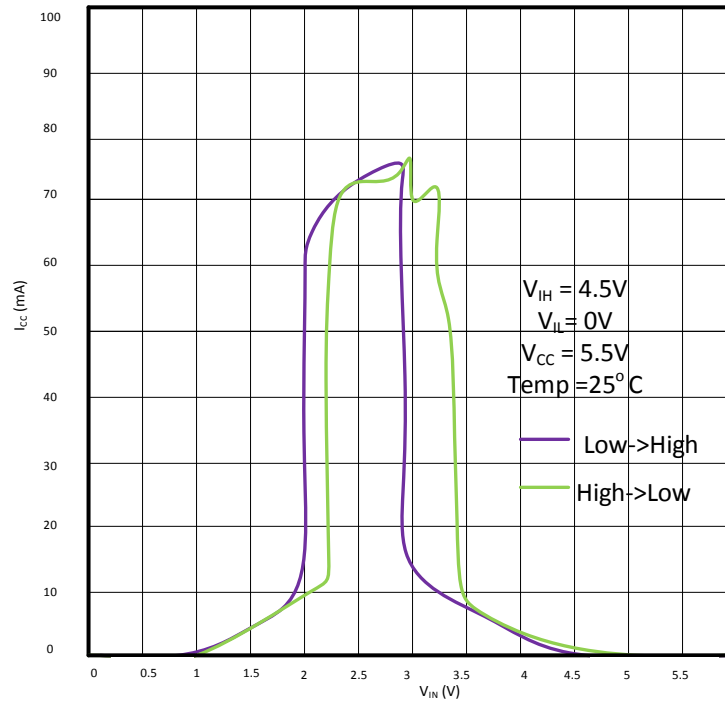


图 8-2. I_{CC} 与 V_{IN} 间的关系

8.3 电源相关建议

电源可以是 [表 5.3](#) 中最小和最大电源电压额定值之间的任何电压。

每个 V_{CC} 引脚必须具有一个良好的旁路电容器，以防止功率干扰。对于单电源器件，建议使用 $0.1\mu F$ ；如果有多个 V_{CC} 引脚，建议每个电源引脚使用 $0.01\mu F$ 或 $0.022\mu F$ 电容。并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。 $0.1\mu F$ 和 $1\mu F$ 通常并联使用。为了获得更佳效果，旁路电容器必须尽可能靠近电源引脚安装。

8.4 布局

8.4.1 布局指南

由于边沿速率较快，即使是低数据速率数字信号也可能包含高频信号分量。当 PCB 布线以 90° 角拐角时，会发生反射。反射的主要原因是布线宽度发生了变化。在拐角的顶点，布线宽度增加到原来宽度的 1.414 倍。这种增加会影响传输线特性，尤其是导致反射的布线的分布式电容和自感特性。并非所有 PCB 布线都是直线，因此某些布线必须拐角。[图 8-3](#) 展示了渐入佳境的圆角技术。只有最后一个示例（理想）保持恒定的布线宽度并能够更大幅度地减少反射。

8.4.2 布局示例

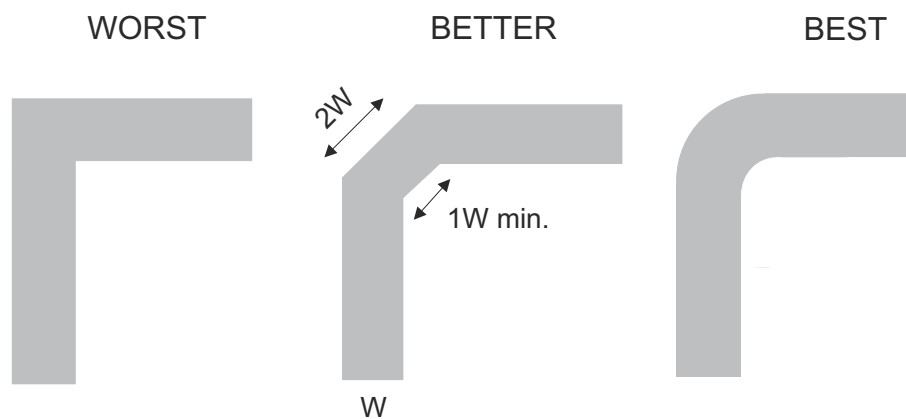


图 8-3. 布线示例

9 器件和文档支持

9.1 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 ti.com.cn 上的器件产品文件夹。点击右上角的 *提醒我* 进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

9.2 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛 是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的 [使用条款](#)。

9.3 商标

动力总成™ and TI E2E™ are trademarks of Texas Instruments.

所有商标均为其各自所有者的财产。

9.4 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

9.5 术语表

TI 术语表

本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

10 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from OCTOBER 1, 2016 to AUGUST 14, 2026 (from Revision * (October 2016) to Revision A (August 2026))

	Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.....	1
• 将 DCK 封装的结至环境热阻值从：277.6°C/W 更改为：371°C/W.....	5
• 将 DCK 封装的结至外壳（顶部）热阻值从：179.5°C/W 更改为：297.5°C/W.....	5
• 将 DCK 封装的结至电路板特征值从：75.9°C/W 更改为：258.6°C/W.....	5
• 将 DCK 封装的结至顶部特征值从：49.7°C/W 更改为：195.6°C/W.....	5
• 将 DCK 封装的结至电路板特征值从：75.1°C/W 更改为：256.2°C/W.....	5

11 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
SN74LVC1G86QDCKRQ1	Active	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	16T
SN74LVC1G86QDCKRQ1.A	Active	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	16T
SN74LVC1G86QDCKRQ1.B	Active	Production	SC70 (DCK) 5	3000 LARGE T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	16T
SN74LVC1G86QDCKTQ1	Active	Production	SC70 (DCK) 5	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	16T
SN74LVC1G86QDCKTQ1.B	Active	Production	SC70 (DCK) 5	250 SMALL T&R	Yes	SN	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 125	16T

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer:The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

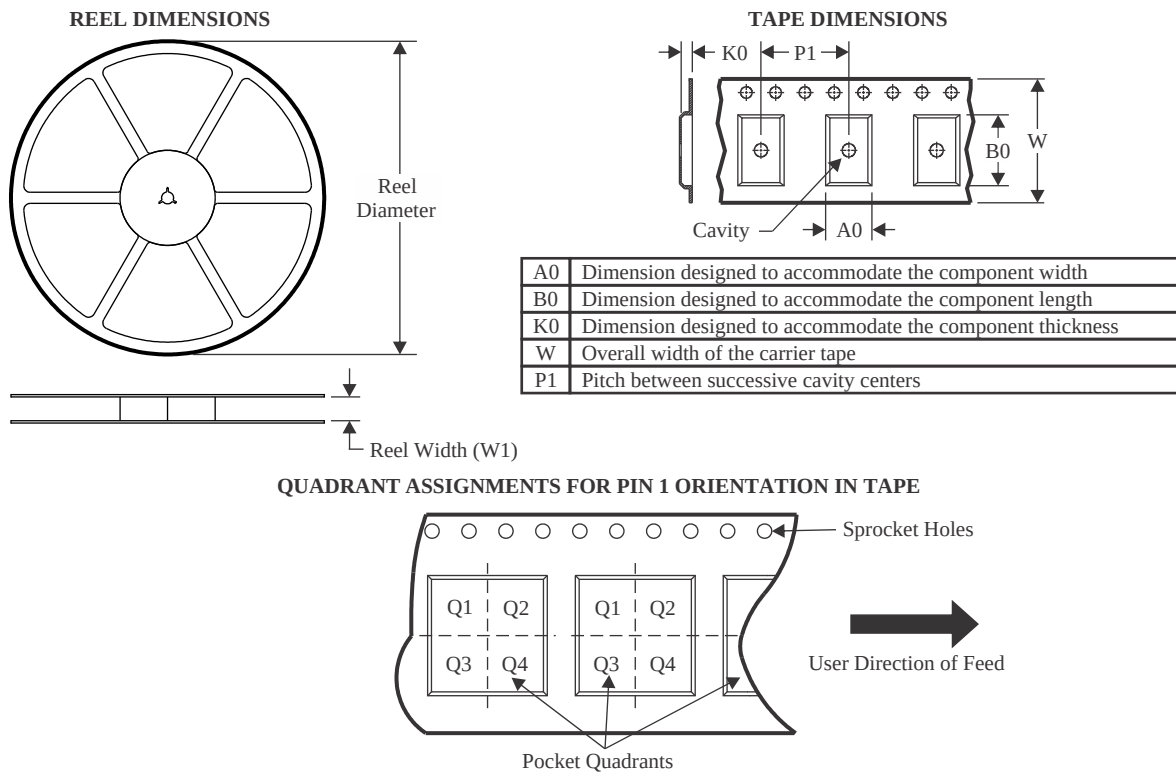
OTHER QUALIFIED VERSIONS OF SN74LVC1G86-Q1 :

- Catalog : [SN74LVC1G86](#)
- Enhanced Product : [SN74LVC1G86-EP](#)

NOTE: Qualified Version Definitions:

- Catalog - TI's standard catalog product
- Enhanced Product - Supports Defense, Aerospace and Medical Applications

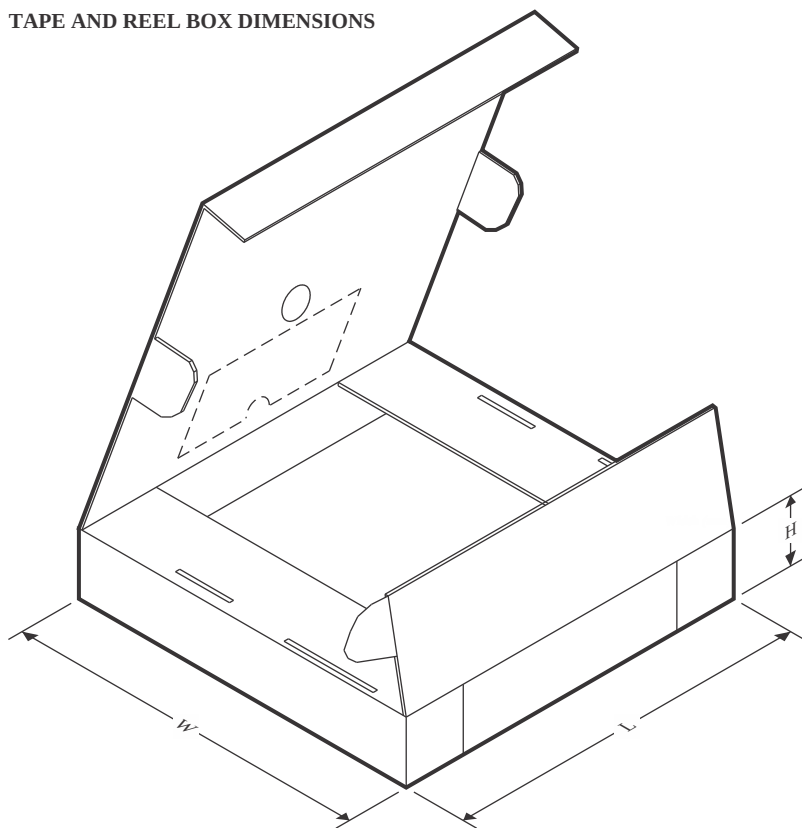
TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
SN74LVC1G86QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	180.0	8.4	2.3	2.55	1.2	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G86QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	178.0	9.0	2.4	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G86QDCKTQ1	SC70	DCK	5	250	180.0	8.4	2.3	2.55	1.2	4.0	8.0	Q3
SN74LVC1G86QDCKTQ1	SC70	DCK	5	250	178.0	9.0	2.4	2.5	1.2	4.0	8.0	Q3

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
SN74LVC1G86QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	210.0	185.0	35.0
SN74LVC1G86QDCKRQ1	SC70	DCK	5	3000	180.0	180.0	18.0
SN74LVC1G86QDCKTQ1	SC70	DCK	5	250	210.0	185.0	35.0
SN74LVC1G86QDCKTQ1	SC70	DCK	5	250	180.0	180.0	18.0



SOT - 1.1 max height

Technical drawing of a mechanical part showing three views: front, side, and top.

Front View:

- Overall dimensions: 2.4 (width) x 2.15 (height).
- Feature locations: 1.4, 1.1, 1.3, 1.3.
- Feature sizes: 0.15, 0.1.
- Feature labels: PIN 1 INDEX AREA, NOTE 4.
- Feature control frames: ϕ 0.15, 0.1, C, A, B.

Side View:

- Overall dimensions: 1.1 MAX (width) x 0.1 (thickness).
- Feature label: 4X 0° -12°.

Top View:

- Overall dimensions: 0.46 TYP (width) x 0.22 TYP (height).
- Feature label: 4X 4° -15°.
- Feature label: SEATING PLANE.
- Feature label: GAGE PLANE.

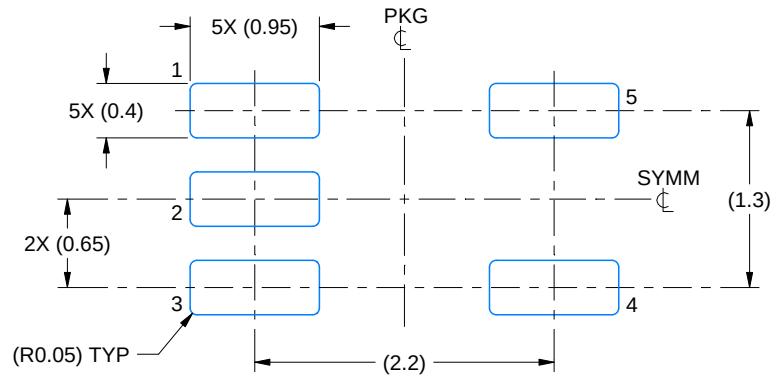
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Reference JEDEC MO-203.
4. Support pin may differ or may not be present.
5. Lead width does not comply with JEDEC.
6. Body dimensions do not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.25mm per side

EXAMPLE BOARD LAYOUT

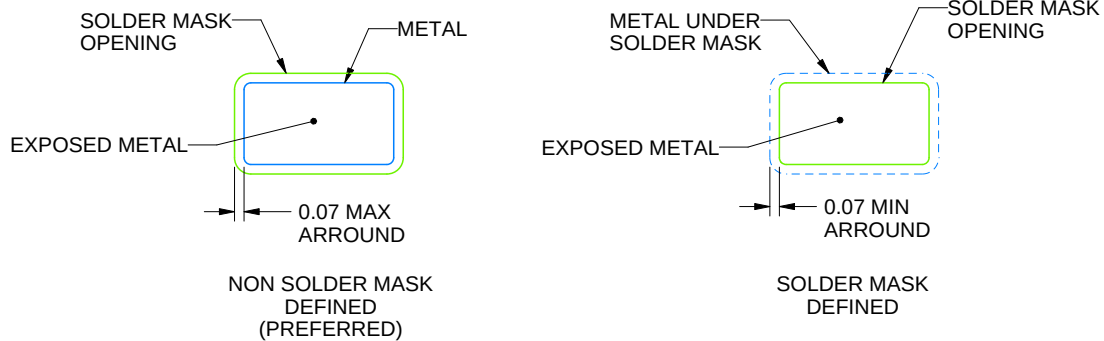
DCK0005A

SOT - 1.1 max height

SMALL OUTLINE TRANSISTOR



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:18X

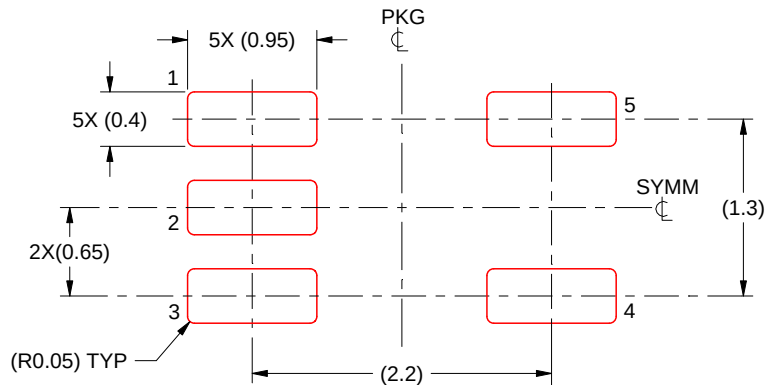


SOLDER MASK DETAILS

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

7. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
8. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 THICK STENCIL
SCALE:18X

4214834/G 11/2024

NOTES: (continued)

9. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
10. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月